PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-103041

(43) Date of publication of application: 13.04.1999

(51)Int.CI.

H01L 27/146

(21)Application number: 09-279502

(71)Applicant:

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD

(22)Date of filing:

26.09.1997

(72)Inventor:

CHIYOU KOUYUU

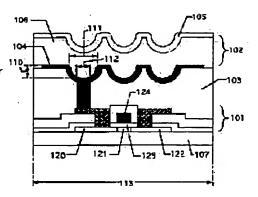
SAKAKURA MASAYUKI

(54) PHOTOELECTRIC CONVERTER AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the sensitivity of an image sensor, by providing an org. resin film above signal transfer elements, providing photoelectric conversion elements above the resin film, and forming lower electrodes of the photoelectric conversion elements on bent parts.

SOLUTION: A converter comprises top gate type MOS transistor signal transfer elements 101 having a semiconductor layer having source regions 120, channel regions 121 and drain regions 122, gate insulation film 123 and gate electrodes 124, org. resin film 103 disposed above these elements 101, and photoelectric conversion elements 102 disposed above the resin film 103. The conversion elements 102 have curved lower electrodes 104 and curved upper electrodes 105 for re-reflecting a light condensed by the lower electrodes 104, thereby obtaining an image sensor having a uniform sensitivity over pixels.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-103041

(43)公開日 平成11年(1999)4月13日

(51) Int.Cl.⁵ H O 1 L 27/146 識別記号

H01L 27/14

FΙ

E

審査請求 未請求 請求項の数12 FD (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平9-279502

| ``-'

(71)出顧人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

(22)出願日

平成9年(1997)9月26日

(72) 発明者 張 宏勇

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 坂倉 真之

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

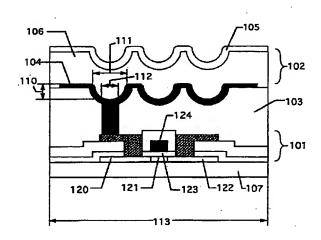
導体エネルギー研究所内

(54) 【発明の名称】 光電変換装置およびその作製方法

(57) 【要約】

【課題】積層型の光電変換素子の感度を均一に向上させる。

【解決手段】信号転送素子101と光電変換素子102 が積層してなる光電変換装置において、光電変換素子102の下部電極104に湾曲部を有させ、均一に光閉じ 込めを行うことによって感度を向上させる。



BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】信号転送素子の上方に光電変換素子を積層 してなる光電変換装置であって、

前記信号転送素子の上方に有機樹脂膜が設けられ、前記 有機樹脂膜の上方に前記光電変換素子が設けられ、前記 光電変換素子の下部電極は湾曲部を有することを特徴と する光電変換装置。

【請求項2】信号転送素子の上方に光電変換素子を積層 してなる光電変換装置であって、

前記信号転送素子の上方に有機樹脂膜が設けられ、前記 10 有機樹脂膜の上方に前記光電変換素子が設けられ、前記 光電変換素子の上部電極の上にマイクロレンズが設けられ、前記光電変換素子の下部電極は湾曲部を有すること を特徴とする光電変換装置。

【請求項3】請求項1または請求項2において、前記湾曲部の高低差は0. $25 \mu m \sim 4 \mu m$ であることを特徴とする光電変換装置。

【請求項4】請求項1乃至請求項3において、前記湾曲部は、前記下部電極と前記信号転送素子とを接続するためのコンタクトホールより大きく、画素より小さいことを特徴とする光電変換装置。

【請求項5】請求項1乃至請求項4において、前記光電変換素子の下部電極の表面材料はアルミニウム、モリブデン、タンタル、チタン、金、銀、白金から選択された金属材料であることを特徴とする光電変換装置。

【請求項6】請求項1乃至請求項5において、前記有機 樹脂膜の材料は、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミド アミド、またはアクリル樹脂から選択された有機樹脂で あることを特徴とする光電変換装置。

【請求項7】信号転送秦子の上方に光電変換秦子を積層 30 してなる光電変換装置の作製方法であって、

基板上に信号転送素子を形成する工程と、前記信号転送 素子の上方に有機樹脂の平坦化膜を形成する工程と、前 記平坦化膜にレジストを形成する工程と、前記レジスト に湾曲部を形成する工程と、前記平坦化膜を前記湾曲部 とほぼ同じ形状にエッチングする工程と、前記光電変換 素子の下部電極を形成する工程と、前記下部電極の上に 光電変換層と上部電極を形成する工程と、を有すること を特徴とする光電変換装置の作製方法。

【請求項8】信号転送素子の上方に光電変換素子を積層 してなる光電変換装置の作製方法であって、

基板上に信号転送素子を形成する工程と、前記信号転送素子の上方に有機樹脂の平坦化膜を形成する工程と、前記平坦化膜にレジストを形成する工程と、前記レジストに湾曲部を形成する工程と、前記平坦化膜を前記湾曲部とほぼ同じ形状にエッチングする工程と、前記光電変換素子の下部電極を形成する工程と、前記下部電極の上に光電変換層と上部電極を形成する工程と、前記上部電極の上方にマイクロレンズを形成する工程と、を有する光電変換装置の作製方法。

【請求項9】請求項7または請求項8において、前記湾 曲部の高低差を0. 25μm~4μmに形成することを 特徴とする光電変換装置の作製方法。

【請求項10】請求項7乃至請求項9において、前記湾 曲部を、前記下部電極と前記信号転送素子とを接続する ためのコンタクトホールより大きく、画素より小さく形 成することを特徴とする光電変換装置の作製方法。

【請求項11】請求項7万至請求項10において、前記 光電変換素子の下部電極の表面材料として、アルミニウ ム、モリブデン、タンタル、チタン、金、銀、白金から 選択された金属材料を用いることを特徴とする光電変換 装置の作製方法。

【請求項12】請求項7乃至請求項11において、前記有機樹脂膜の材料として、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、またはアクリル樹脂から選択された有機樹脂を用いることを特徴とする光電変換装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

20

【発明の属する技術分野】本発明は、信号転送素子の上 方に光電変換素子を積層してなる光電変換装置に関す る。特に、光電変換装置の感度向上に関する。

[0002]

【従来の技術】光電変換装置は、光電変換素子を有する装置である。光電変換素子とは、光エネルギーを電気エネルギーに変換する素子である。光電変換素子のうち、光エネルギーに変換する素子である。光電変換素子のうち、光エネルギー(光信号)を電気エネルギー(電気信号)に変換する素子は、エネルギー発生を目的とした光起電力素子(太陽電池)と、信号処理を行なうための受光素子とがある。この受光素子は、光起電力効果を用いたホトダイオード、ホトトランジスタや、光導電効果を用いた光導電セル等がある。光電変換装置の一つであるイメージセンサは、集積回路技術の進歩により、ホトダイオードや光導電セルと信号転送素子とを同一素子基板上に集積化した装置であり、広く用いられるようになってきてい

【0003】光電変換装置に用いられる光電変換素子は 一般に光エネルギー(光信号)を効率よく電気エネルギ 40 一(電気信号)に変換するため、様々な工夫がなされて いる。例えば光電変換素子の電極をテクスチャー構造に して光電変換素子の中で光を散乱させ、光電変換素子

(太陽電池)のエネルギー発生量を向上させている。しかしテクスチャー構造の光散乱は確率論的な乱反射であるので意識的に制御できず、均一に電気エネルギー(電気信号)を増すことはできない。

【0004】光電変換装置のなかでも特に最近注目されているのはイメージセンサである。イメージセンサを用いたデジタルスチルカメラ、カムコーダ等がマルチメディアの到来に伴って急速に普及しており、イメージセン

サに入った光信号を電気信号に変換する効率(変換効率)を向上させる試みが盛んになされている。イメージセンサは同一素子基板の同一平面上に光電変換素子と信号転送素子などが配置される結果、イメージセンサの信号転送素子の領域は光電変換のできないデッドスペースとなる。そこで光信号を光電変換装置の光電変換素子の領域に集光させるため、マイクロレンズを設けたイメージセンサが提案されている。

【0005】また、光電変換素子と信号転送素子とを積 層させ、光電変換機能と信号転送機能とを垂直方向に機 10 能分担させる図2に示すような積層型のイメージセンサ が提案されている。図2に示すのは積層型のイメージセ ンサの一画素の断面図である。積層型のイメージセンサ は、信号転送索子201を集積化した基板上に光電変換 素子202を形成するものである。図2に示すような積 層型のイメージセンサの構造にすると、同一平面上に光 電変換素子と信号転送素子が配置されるイメージセンサ と比べデッドスペースをほとんどなくすことができるの で、イメージセンサの光電変換素子の領域を増やすこと ができる。また、図2では信号転送素子201にトップ 20 ゲート型のMOSトランンジスタを用いたMOS形イメ ージセンサを示したが、信号転送索子にMOSキャパシ タを利用したCCDイメージセンサや、他の信号転送素 子を用いたイメージセンサを積層型のイメージセンサに 用いることもできる。

【0006】イメージセンサは急速な普及に伴い、さら に小型、さらに安価とすることが要求されている。現 に、イメージセンサの大きさは年々小さくなりつつあ り、イメージセンサの大きさを決定する光学系の大きさ が80年代の2/3インチから現在の1/4インチにま 30 でなっており、実際に1/4インチカメラ用のイメージ センサーが商品化されている。また、イメージセンサの 光学系の大きさが小さくなると安価なイメージセンサを 作製できる。イメージセンサの大きさを小さくし、なお かつ従来と同じ解像度または従来よりも高い解像度を有 する高画質なイメージセンサを得ようとすると、一画素 の大きさを小さくした高密度なイメージセンサが必要に なる。実際に、イメージセンサの光学系の縮小に伴い画 素の大きさも小さくなっており、一画素の大きさが10 μm×10μm以下のイメージセンサも商品化されてい る。そして、今後も画素の大きさの縮小化はさらに進む と予想される。

【0007】イメージセンサの一画素の大きさが小さくなると、一画素に入る光信号はそれだけ小さくなる。そして、イメージセンサの光電変換素子で変換される電気信号も小さくなり、すなわち発生する電荷の量が少なくなるので、発生する電荷の量に対し装置内外の電気的影響により発生するノイズの相対的な割合が増し、感度が低下する。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上記のように高画質で小さなイメージセンサを得るために、イメージセンサの一画素の大きさを小さくしていくと、イメージセンサの感度が低下するという問題が生じる。画素の縮小に伴うイメージセンサの感度低下を解決するためには、従来のマイクロレンズを設けたり、光電変換素子と信号転送素子を積層化させるだけでは不十分である。

【0009】イメージセンサの光電変換層に光を閉じ込めて、発生する電荷量を向上させれば感度を向上させることができる。しかし、テクスチャー構造の電極を有する光電変換素子をイメージセンサに用いると、散乱光を制御できず、各画素毎の感度にばらつきが生じる。

【0010】そこで本発明は、イメージセンサの感度を向上させ、かつ各画素毎の感度の均一性を持ったイメージセンサを得ることを目的とする。また、本発明はイメージセンサに限らず、光電変換素子を有する光電変換装置の感度を向上させ、かつ感度の均一性を持った光電変換装置を得ることを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】光電変換装置の光電変換素子に入った光信号(以後光とする)をむだなく電気信号(以後電荷とする)に変換させることによって感度を上げることができる。特に均一に光を閉じ込めるために本発明は、光の反射、集光、分散を利用して光を集めて制御することを特徴とする。そこで、本発明は光電変換装置の光電変換素子に用いられている電極に注目した。

【0012】本発明の第1の構成は積層型の光電変換装置において、信号転送素子の上方に有機樹脂膜が設けられ、有機樹脂膜の上方に光電変換素子が設けられ、光電変換素子の下部電極は湾曲部を有することを特徴とする光電変換装置である。

【0013】本発明の第1の構成を図1に示す。図1に 示しているのは、信号転送素子101と光電変換素子1 02が積層してなる光電変換装置の一画素の断面図であ る。光電変換素子102は下部電極104、光電変換層 106、上部電極105からなる。信号転送素子101 の上方に有機樹脂膜103が設けられ、有機樹脂膜10 3の上方に光電変換素子102が設けられ、光電変換素 子の下部電極104は湾曲部を有する。図1は光電変換 装置の一画素分の断面を示しており、一画素の下部電極 にに3個の湾曲部が設けられている。すなわち図1に示 す光電変換装置は一画素に3×3の9個の湾曲部が形成 されている。湾曲部を有する下部電極104は光閉じ込 めの効果が大きい。また集光機能を有しているので光を 均一に閉じ込めることができる。また各画素毎の感度の ばらつきを防ぐため下部電極の湾曲部の配置を各画素毎 に同じ配置とすると好ましい。 さらに下部電極104で 集光された光が上部電極105で再反射される際に上部 電極も湾曲部を有すると、この上部電極によって意識的 50 に光を分散させることができ、上下の電極で分散、集光

を繰り返すことにより、感度を均一に向上できる。

【0014】また、本発明の第2の構成は、本発明の第1の構成において、光電変換素子の下部電極の材料、特に表面材料は、アルミニウム、モリブデン、タンタル、チタン、金、銀、白金から選択された金属材料であることを特徴とする光電変換装置である。本発明の第1の構成は光電変換素子の下部電極が湾曲部を有し、下部電極の湾曲部を用いて電荷に変換されなかった光を反射、集光させることを特徴としている。すなわち下部電極での反射光を集光させることを特徴としており、その下部電10極の表面材料に反射率の高い材料を設けることは必須である。

【0015】また本発明の第3の構成は、本発明の第1の構成または本発明の第2の構成において、光電変換素子の下部電極の湾曲部の高低差は0.25μm~4μmであることを特徴とする光電変換装置である。高低差は湾曲部を形成する時に用いるレジストの紫外線透過厚によって限定される。光電変換素子の下部電極の湾曲部の高低差(図1の110)は反射角度に影響する。この湾曲部を利用して光を反射、集光させるので、ある程度高低差の大きい湾曲部、すなわちある程度の反射角度を有する湾曲部を必要とする。また光電変換素子の下部電極の湾曲部は、球面レンズ状でなくともシリンドリカルレンズ状でもかまわない。

【0016】また、本発明の第4の構成は、本発明の第1乃至第3の構成において、光電変換素子の下部電極の湾曲部は、下部電極と信号転送素子とを接続するためのコンタクトホールより大きく、一画素の大きさより小さいことを特徴とする光電変換装置である。図1を用いて本発明の第4の構成を説明する。光電変換素子の下部電 30極の湾曲部の大きさ111は、下部電極104と信号転送素子101とを接続するためのコンタクトホール112より大きく、一画素の大きさ113より小さければよい。図1の光電変換装置の断面図は、3個の湾曲部を有する構造としたが、1個や2個でも、また3個よりさらに複数でもかまわない。

【0017】また、本発明の第5の構成は、本発明の第1乃至第4の構成において、有機樹脂膜の材料は、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、またはアクリル樹脂から選択された有機樹脂であることを特徴とする光電変換装置である。

【0018】また、本明細書において信号転送素子とは、光電変換素子で変換された電気信号の蓄積機能と、信号蓄積と読み取りの切り換え機能と、画素位置の選択機能とを少なくとも有する信号転送素子全てを含む。さらに、読み取り機能の他に、増幅機能を備えた信号転送素子も含む。ゆえに、図1の信号転送素子にはMOSトランジスタを用いたが、MOSキャパシタ、MOSトランジスタやMOSキャパシタを組み合わせた信号転送素子、または他の信号転送素子を用いることもできる。そ

して、図1のイメージセンサにはMOS形イメージセンサを用いているが、CCDイメージセンサ、CIDイメージセンサ、CPDイメージセンサ、及びそれらを組み合わせたイメージセンサを用いることもできる。また、本発明を用いると、光電変換層の表面積を広げることができ、光電変換効率を上げることができる。

【0019】本発明の第1の構成の光電変換装置の作製方法、つまり光電変換素子の下部電極表面に湾曲部を形成する方法は、下部電極を等方性エッチングして形成させてもよいが、均一で滑らかな湾曲部を形成するため、本発明の第6の構成では下部電極の下方の有機樹脂膜に湾曲部を形成し、その上方に湾曲部を有する下部電極を形成する。

【0020】本発明の第6の構成は、本発明の第1の構 成の光電変換装置の作製方法である。 すなわち図1に示 す光電変換装置の作製方法である。本発明の第6の構 成、すなわち図1の光電変換素子の作製方法を図1、図 3、及び図6に示す。まず図3 (a) に示すように、基 板107上に信号転送素子101を形成し、信号転送素 子101の上方に有機樹脂の平坦化膜301を形成す る。次に、図3 (b) に示すように平坦化膜301上に レジスト302を形成する。次に、図3 (c) に示すよ うに、レジスト302に湾曲部を形成する。そして、平 坦化膜302をレジスト303の湾曲部とほぼ同じ形状 にエッチングして、図3(d)に示す構造を得る。その 後、図1に示すように、コンタクトホールを形成し、光 電変換素子の下部電極104を形成し、下部電極104 の上に光電変換層106と上部電極105を形成して、 第1の構成の光電変換装置を作製する。

【0021】図3(c)に示す、有機樹脂平坦化膜301に湾曲部を形成する方法は、レジスト302にパターニングによって湾曲部を形成しそれをエッチングする方法を用いる。パターニング方法には①パターンを密着させて一括露光する方法と、②パターンを基板から離して焦点を合わせて露光するステッパやミラープロジェクションアライナ(MPA)を用いる方法や、プロキシミティ方式がある。

【0022】一般には、素子の小型化に伴い、解像度をできるだけ良くするよう検討されている。例えば、②の 5法を用いた場合、マスクパターンを解像度よく基板に投影するために、光学系を用いる等をしている。本発明は逆に、解像度を低くして像をぼかし、パターニング形状を不明瞭とし、湾曲部を形成するものである。基板とマスクが離れているため光のまわりこみが生じることも合わせて考慮すると、湾曲部を形成することは可能である。

 せば焦点深度と基板の位置をずらすことができる。以下、図6および図7を用いながら、湾曲部の具体的な形成方法を説明する。図6(a)は、円形がくり抜かれたパターンが印刷されるマスクである。図6(b)に示すのは、図6(a)のマスク601のA-B断面図とポジ型のレジスト602の断面図である。マスクの上方から矢印で示す光605が入射し、マスクと離して置かれているポジ型のレジストを露光する。マスクと離してしがれているポジ型のレジストを露光する。マスクと離してレジストを置くため光のまわり込みが生じ、一部の光607は斜めに進む。そして焦点が合っている状態からマスクとレジストとの距離603を少しずらして露光すると、図6(c)に示すパターニング形状の不明瞭な凹湾曲部を有するレジスト604を形成できる。

【0024】マスクパターンを図6(a)に示すマスクとほぼ逆転させた、図7(a)に示す円形のパターンが印刷されているマスク701を用いて、図7(b)に示すようにポジ型のレジスト702を図6のマスクを用いたときと同様に露光すると、今度は図7(c)に示す凸湾曲部を形成できる。また図6、図7では球面レンズ状の湾曲部を形成したが、シリンドリカルレンズ状に湾曲 20部を形成したい場合には細長い長方形のパターンが印刷されたマスクを用いるて形成することができる。

【0025】レジストは、ポジ型のレジスト、ネガ型のレジストのどちらを用いてもよい。同じ種類のレジストを用いた場合、図6、図7で示したようにマスクパターンを逆転させれば、凹凸が逆になった湾曲部を形成できる。また、同じマスクパターンを用いた場合、ポジ型レジスト、ネガ型レジストを使い分ければ、凹湾曲部も凸湾曲部も形成することができる。すなわち、マスクパターンとレジストの選択により凸湾曲部も凹湾曲部も形成できる。さらに有機樹脂膜(例えば図3(a)の301)に感光性ポリイミドを用いて、その感光性ポリイミドを図6に示すように直接パターニングで形成することでレジストを用いることなく直接有機樹脂膜に湾曲部を形成できる。感光性ポリイミドとしては、商品名ホトニースのネガ型のレジスト等がある。

【0026】図6に示すレジストの湾曲部の高低差610は、レジスト厚611により限定される。ここでレジスト厚とはレジストを露光できうる厚み、すなわちレジストの紫外線透過厚であり、現在の技術ではレジスト厚0.25μm~4μmである。ゆえに湾曲部の高低差は0.25μm~4μmとなる。

【0027】また湾曲部の大きさはマスクパターンによりコントロールでき、湾曲部の大きさと湾曲部の高低差をコントロールすることにより湾曲部の形状を変えることができる。湾曲部は、球面レンズ状の近似的半円球面もしくはシリンドリカルレンズ状の近似的半円柱面を有する形状にすることが好ましい。本発明の第6の構成において、上記方法を用いて図3 (c)に示す湾曲部を有するとジスト202を形成し、そのレジスト202を形成し、そのレジスト202を形成し、そのレジスト202を形成し、そのレジスト202を形成し、そのレジスト202を形成し、そのレジスト202を形成し、そのレジスト202を形成し、そのレジスト202を形成していません。

ッチングして図3に示す有機樹脂平坦化膜301に湾曲部を形成する。エッチングはレジストと有機樹脂膜の選択比が1対1から1対2、好ましくは選択比がほぼ1対1の方法を用いて行なう。

【0028】こうして作製した湾曲部を有する有機樹脂膜の上方に光電変換素子の下部電極、光電変換層、上部電極を形成する。下部電極は平坦にならないように無機材料を用いて湾曲部を形成する。また光電変換層、上部電極に無機材料を用いて湾曲部を形成すると上部電極も湾曲部を有するのでさらに好ましい。

【0029】本発明の第7の構成は、図4に示すように、積層型の光電変換装置において、信号転送素子101の上方に有機樹脂膜103が設けられ、有機樹脂膜103の上方に光電変換素子102が設けられ、光電変換案子の上部電極105の上にマイクロレンズ401が設けられ、光電変換素子の下部電極104は湾曲部を有することを特徴とする光電変換装置である。本構成は、本発明の第1の構成の光電変換装置の上にマイクロレンズを設けた光電変換装置である。

10 【0030】従来は、光を光電変換素子に集めるためため、一画素に1個のマイクロレンズを形成している。しかし、積層型にすることによって、画素と光電変換素子をほぼ同じ大きさとすることが可能となり、光を集める必要はなくなってきている。一方、表面にマイクロレンズを形成すると、光をロスなく光電変換素子に取り入れることができる。

【0031】従来の集光を目的としたマイクロレンズは、一画素に1個のマイクロレンズを設けているが、画素が角形でマイクロレンズが球形なので、画素の四つ角にはレンズがない領域となる。そこで、1画素当りのマイクロレンズの個数に関しても検討した。

【0032】マイクロレンズのない領域を少なくするには、マイクロレンズの大きさを小さくし、一画素に複数のマイクロレンズを間隔がほとんどゼロとなるように配置することによって達成できる。さらに、マイクロレンズが厚いとマイクロレンズ自体に光が吸収されてしまう。一画素に複数のマイクロレンズを設ければ、一つのマイクロレンズは小さくなるので、マイクロレンズの厚みを薄くでき、光のロスを少なくすることができる。さらに、複数のマイクロレンズを形成すると、複数の集光点が生じ、変換効率を上げることができる。

【0033】このマイクロレンズの大きさ、光電変換素子の下部電極の大きさと同じであっても違っていてもかまわない。さらに、マイクロレンズの凸部と光電変換層の凹部または凸部の位置は、揃っていてもずれていても構わない。しかしマイクロレンズの凸部と下部電極の凹部の位置を揃えると両凸マイクロレンズとなるので、片凸マイクロレンズよりも効率がさらに上がり好ましい。

おいて、上記方法を用いて図3 (c) に示す湾曲部を有 【0034】また、各画素ごとの感度をなるべく同じく するレジスト303を形成し、そのレジスト303をエ 50 するため、各画素のマイクロレンズの配置を同じ配置と する。その際、セルの境界付近にマイクロレンズがある とパターニングが多少ずれただけでセルの感度に影響を 与えてしまう。よって、セルの境界線付近にはマイクロ レンズを配置しないようにするとさらによい。

【0035】本発明の第8の構成は、本発明の第7の構 成の光電変換装置の作製方法である。 図4に示す信号転 送素子101の上方に光電変換素子102を積層してな る光電変換装置の作製方法であり、第1の構成の光電変 換装置の上方にマイクロレンズを形成した光電変換装置 の作製方法である。第1の光電変換装置を作製するまで 10 は、第6の構成と同じ方法を用いる。

【0036】その後の作製方法を図5、図7に示す。ま ず、図5(a)に示すように、光電変換層の上部電板1 05の上方に有機樹脂の平坦化膜501を形成し、その 上にレジスト502を形成する。このレジストに例えば ポジ型のレジストを用いた場合、図7に示すようなマス ク701を用いてパターニングして、図7(c)に示す 凸湾曲部を有するレジスト704(すなわち図5 (c) の503)を形成する。そして、レジストと有機樹脂膜 のエッチング選択比が1対1から1対2、好ましくはほ 20 ぼ1対1となるようにエッチングして、図4のマイクロ レンズを形成することができる。

[0037]

【実施例】

[実施例1] 本実施例は、図1に示すような下部電極1 04、光電変換層106、上部電極105からなる光電 変換素子102の下部電極104が湾曲部を有する積層 型のイメージセンサおよびその作製方法である。下部電 極104を湾曲部にすると、光を集めることができるの で、光を均一に閉じ込めることができる。

【0038】図1に本実施例の光電変換装置の一画素の 断面図を示す。本実施例の光電変換装置には、ソース領 域120、チャンネル領域121、ドレイン領域122 を有する半導体層と、ゲート絶縁膜123、ゲート電極 124を有するトップゲート型のMOSトランジスタ1 01が設けられ、MOSトランジスタ101の上にポリ イミド膜103が設けられている。

【0039】一画素の大きさ113は10 μ m×10 μ mである。しかし、画素の大きさは本実施例では10μ ない。またMOSトランジスタの上に設けられているポ リイミド膜103の材料は、アクリル樹脂、ポリアミ ド、ポリイミドアミド等の他の有機樹脂でもよい。

【0040】ポリイミド膜103の上に光電変換素子と して本実施例ではPINダイオード102が設けられて いる。PINダイオード102の下部電極としてアルミ ニウム104、上部電極としてITO105が設けら れ、アルミニウム104は湾曲部を有する。本実施例で はPINダイオードの下部電極として金属の中でも反射 率の大きいアルミニウムを設けているが、表面にアルミ ニウムが設けられているような、チタンやモリブデンと アルミニウムの積層膜でもよい。さらに、アルミニウム 以外の反射率の大きな金属材料である、チタン、モリブ

デン、タンタル、白金、金、銀を下部電極の表面材料に 用いることもできる。

【0041】また、光電変換素子として本実施例ではP INダイオードを設けているが、他のホトダイオードや 光導電セル等であってもよい。また感度の均一性を有さ せるために、PINダイオードの下部電極であるアルミ ニウム104の湾曲部の配置を各画素ごとに同じ配置と するとさらによい。

【0042】さらにアルミニウム104で集光された光 が再びITO105で反射される際にITOも湾曲部を 有する場合には、反射光がこのITOの湾曲部によって 意図的に分散させることができ、上下の電極で光の分 散、集光を繰り返すことによりより感度を均一に向上で きる。

【0043】図1、図3、および図6に本実施例で示す 光電変換素子の作製工程を示す。まず、図3(a)に示 すように、トップゲート型のMOSトランジスタ101 を形成し、その上方に厚み5μm~10μmのポリイミ ドの平坦化膜301を設ける。ポリイミドの平坦化膜3 01の上に、図3(b)に示すようにポジ型のレジスト 302を付ける。レジストは、 1μ m \sim 3. 5μ mの厚 みを持つように形成する。

【0044】そして露光の際に、焦点が合っている状態 から焦点深度を少しずらし、図6 (a) に示す円が抜か れたパターンが印刷されているマスク601を用い、ポ ジ型レジスト302を図3(c)のように凹湾曲部を有 30 するレジスト303に加工する。図6(a)のマスク6 0 1 は、一画素に相当するマスクを示しており、本実施 例では一画素に3×3の9個の湾曲部を形成する。この マスクの円の大きさ606は2μm~3μmであるよう に設計されている。

【0045】露光装置はミラープロジェクションアライ ナ(MPA)を用いる。露光の再にMPAの光学系の焦 点深度を微妙にずらし、パターンをぼかしてレジスト露 光を行い、湾曲部にパターニングする。湾曲部の高低差 610はレジスト厚611とほぼ同じか、それより少し $m \times 10 \mu m$ としたが、この大きさに限定されることは 40 小さい $0.5 \mu m \sim 3.5 \mu m$ である。また、湾曲部の 大きさ612はほぼマスクの円の直径613と同じか、 それより少し大きい $2 \mu m \sim 3$. $5 \mu m$ である。

> 【0046】次に、図3に示すレジスト303の湾曲部 とほぼ同じ形状にポリイミド301を形成するため、エ ッチングレートがほぼ1対1となるような条件でRIE 異方性エッチングを行なう。エッチングは、CF4 /O 2 を5対95の割合で混合したエッチングガスを用いて RIE異方性エッチングを行なう。このエッチングガス を用いると、レジストと、ポリイミドのエッチング選択 50 比をほぼ1対1にすることができる。

【0047】本実施例では、CF4 /O2 を混合したエッチングガスを用いてRIE異方性エッチングを行なったが、レジストとポリイミドのエッチング選択比を1対1から1対2になるような、他の材料や他の条件でRIE異方性エッチングすることも可能である。また、一般のドライエッチングによっても可能である。このようにして、図3(d)に示す凹湾曲部を有するポリイミド304を形成することができる。

【0048】またポリイミドとレジストのプリベーク温度を低めに設定しておき、ポリイミドをレジストとほぼ 10 同じ形状にエッチングした後ポリイミドを再度ベークして表面を滑らかにする工程を加えるとさらによい。この場合プリベークは100~200度で行い、2度目のベークは250~350度で行なう。

【0049】ポリイミド膜に一画素に9個ずつ凹湾曲部を形成したのち、図1に示すようにコンタクトホールを形成し、アルミニウム104を形成する。アルミニウム104もポリイミド膜103とほぼ同じ凹湾曲部を有する。このようにして反射率が大きく、光を集める働きを有する凹湾曲部を下部電極に設ける。更に、アモルファスシリコン106、ITO105を形成し、図1に示す目的のイメージセンサを作製する。このようにして作製した図1に示す構造のイメージセンサは、画素を小さくしても感度を均一に向上させることができる。

【0050】本実施例は、露光装置としてMPAを用いたが、焦点深度を調節できるようなステッパを用いて作製することもできる。またプロキシミティ方式を用いることもできる。また、本実施例は、湾曲部の高低差を0.5 μ m~3.5 μ mに形成したが、0.25 μ m~4 μ mをとり得る。さらに、本実施例は、図1に示す湾 30曲部の大きさ111が2 μ m~3.5 μ mであるが、下部電極と信号転送索子とを接続するためのコンタクトホールより大きく、画素より小さければよい。

【0051】 [実施例2] 本実施例は、実施例1のイメージセンサの上部に複数のマイクロレンズを形成した光電変換素子およびその作製方法である。1 画素の光電変換素子の上に複数のマイクロレンズを設けることで、変換効率を上げることができる。

【0052】図4に本実施例で示すイメージセンサの一 画素の断面図を示す。実施例1のイメージセンサの光電 40 変換素子102の上方にアクリル樹脂からなるマイクロ レンズ401が断面上に3個設けられており、縦横3個 ずつの計9個のマイクロレンズが一画素に設けられてい

【0053】本実施例のイメージセンサの作製工程を図5、図7に示す。まず、図5 (a) に示すように、実施例1のイメージセンサの光電変換層の上部電極であるITO105の上方に膜厚5 μ m~10 μ mアクリル樹脂の平坦化膜501を形成し、その上に膜厚2 μ m~4 μ mのポジ型のレジスト502を形成する。

12

【0054】このレジストを図7(a)で示すような、実施例1で用いたマスクとほぼ逆のマスクパターンが形成されているマスク701(円パターンが印刷されているマスク)を用いて実施例1と同様の方法でパターニングして図7(c)に示すような湾曲部を有するレジスト704(図5(b)の503にあたる)を形成する。マスク701は一画素に相当するマスクであり、 3×3 の円パターンが印刷されており、一画素に 3×3 の9個のマイクロレンズを形成することができる。図7(a)の701で示すマスクを用いたものを用い、実施例1のマスクと同じ配置とする。本実施例では、図7(a)の701で示すマスクを用いたが、マスクのパターン形状は他の形状であってもかまわない。

【0055】次に、図5(b)に示すレジスト503とアクリル樹脂の平坦化膜501のエッチング選択比が1対1から1対2、好ましくはほぼ1対1となるようにエッチングして、図4のマイクロレンズ401を形成することができる。CF4/O2を5対95の割合で混合したエッチングガスを用いてレジスト膜をエッチングし、凸状曲面を有するアクリル樹脂を形成する。本実施例ではCF4/O2系のエッチングガスを用いたが、レジスト503と有機樹脂膜501のエッチング選択比が1対1であるような他のエッチング方法を用いてもよい。

【0056】このように、実施例1とマスクパターンを変えると、同じポジ型レジストを用いても凸湾曲部を形成できる。

【0057】本実施例のように、一画素に複数のレンズを設けることで、変換効率を上げることができる。また、本実施例のように、光電変換素子の下部電極のマスクパターンとマイクロレンズのマスクパターンを対応させると、両凸マイクロレンズ401を形成することができ、片凸マイクロレンズよりもさらに変換効率をあげることができる。

[0058]

【発明の効果】本発明は、光の反射、集光、分散を利用して変換効率を上げることができ、イメージセンサの画素の縮小に伴い問題となった感度を向上させることができる。また、意識的に集光させて光を制御できるので、特にイメージセンサで問題となった画素ごとの感度の均一性を持たせることができる。また、本発明はイメージセンサに限らず、光電変換素子を有する光電変換装置の感度を向上させ、かつ感度の均一性を持たせることができる

【0059】更に、本発明を用いると、感度の点において一画素の大きさの限界を縮めることが可能となる。

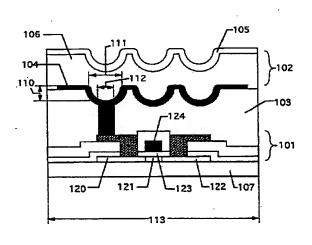
【図面の簡単な説明】

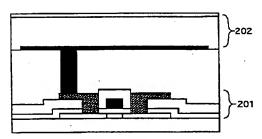
- 【図1】 積層型イメージセンサの模式図
- 【図2】 積層型イメージセンサの模式図
- 50 【図3】 積層型イメージセンサの作製工程の模式図

(8)	特開平11-103041
	14

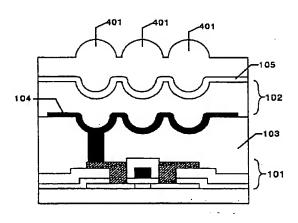
	13		14	
【図4】	積層型イメージセンサの模式図	112	コンタクトホールの大きさ	
【図5】	積層型イメージセンサの作製工程の模式図	113	画素の大きさ	
【図6】	マスクのパターンおよびマスクとレジストの	120	ソース	
断面図		121	チャネル	
【図7】	マスクのパターンおよびマスクとレジストの	122	ドレイン	
断面図		123	ゲート絶縁膜	
【符号の説明】		124	ゲート電極	
101	信号転送索子	201	信号転送素子	
102	光電変換素子	202	光電変換素子	
103	有機樹脂	10 301	有機樹脂の平坦化膜	
104	下部電極	302	レジスト	
105	上部電極	303	レジスト	
106	光電変換層	401	マイクロレンズ	
107	基板	501	有機樹脂の平坦化膜	
1 1 0	湾曲部の高低差	502	レジスト	
111	湾曲部の大きさ	503	レジスト	,

[図1] [図2]

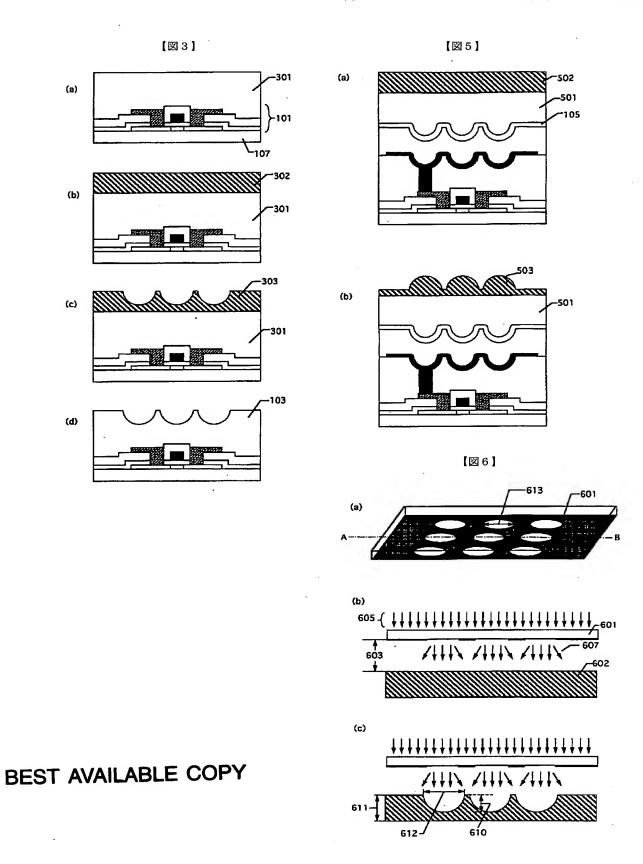




【図4】



BEST AVAILABLE COPY



[図7]

